**2020 T-global 暖風輕拂-蒲公英翱翔計畫**

1. 宗旨:

科技日新月異，隨著產品功能的提升精進，機體精緻化，產品解熱更成了客戶不可或缺的考量要素。高柏科技成立至今17年，仍在導熱領域中，虛心學習成長著，追求突破並致力於生產、研發導熱介面材料，同莘莘學子如蒲公英般，乘風而起，探索世界。

此計畫以深耕校園，產學接軌為核心理念，以提供成長的沃土，鼓勵學生勇於嘗試創新研究，推動未來技術及相關產業發展，因而設立此專案計畫，予以支持。

1. 主辦單位: T-global高柏科技有限公司
2. 資助資格:

教育部核可各大專院校之機械、電機、電子、通訊、光電、材料相關系所在學學生

1. 申請時間: 2020全年度
2. 專案目的:

鼓勵在學學生創新研究之精神及促進產學接軌，對與熱議題相關之實驗、研究、論文， 將提供導熱介面材料或研究經費的方式，提供協助，以利順利完成研究。

1. 申請方式:
* <方案一>導熱材料需求:

凡是相關系所實驗之需求,並且收件地址為大專院校該系所辦公室,請參考高柏官網並將所需項目填寫於申請表格中(附件一),並寄到連絡信箱,高柏會於一週內審核並告知審核結果。http://www.tglobal.com.tw/

* <方案二>專案經費申請:

凡是與熱議題相關之研究題目，請填寫申請表格(附件二)並附上研究計畫,高柏會於申請日一個月內公告審核結果,過程中如需與解熱相關的技術支持,高柏也願意提供相應協助。研究結束後,申請者須分享自身研究結果並提供收據以茲證明(附件三)。

 **備註:以上方案可單獨或同時申請**

 聯絡時間: 週一~週五 9:30~12:00, 13:00~17:00

聯絡窗口: 行銷業務組 黃小姐 (03)361-8899#107 valerie-huang@tglobal.com.tw

\*高柏科技有限公司保有最終解釋權利

|  |
| --- |
| **T-global 暖風輕拂-蒲公英翱翔計畫-附件一** |
| 姓名 |  | 學校 |  |
| 學年度 |  | 系級 |  |
| 導熱材料需求 |
| 產品型號 |  | 導熱係數 |  |
| 尺寸(L\*W\*T mm) |  | 數量 |  |
| 是否背膠 |  | 軟硬度要求 |  |
|

|  |
| --- |
| 備註: |

寄送資訊

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人 |  |
| 地址 |  |
| 電話 |  |

 |
| 實驗目的 |
|  |
| 學生證正反面 |
| * 學生證上需蓋有當年度之註冊章，並可將學生證上之個人照片及生日塗銷
 |

 申請人簽名: 申請日期:

|  |
| --- |
| T-global 暖風輕拂-蒲公英翱翔計畫-附件二 |
| 姓名 |  | 學校 |  |
| 學年度 |  | 系級 |  |
| 注意事項 |
| 1. 需繳交資料: 附件二、 研究計畫、撥入帳戶之存摺影本
2. 學生證上須蓋有當學年度之註冊章，並可將學生證上之個人照片及生日塗銷
3. 經費收支結算應依原始收據、憑證，於研究結束後如實填列報支，我司將審核並補助與研究相關之所列費用
 |
| 研究預算 |
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 總計(NTD)- |
| 學生證正反面 |
|  |

指導教授簽名: 申請人簽名: 申請日期:

|  |
| --- |
| T-global 暖風輕拂-蒲公英翱翔計畫-附件三 |
| 姓名 |  | 學校 |  |
| 學年度 |  | 系級 |  |
| 注意事項 |
| 1. 需繳交資料: 附件三、原始收據、憑證
2. 請將原始收據、憑證攤開張貼於A4紙上，隨附件三一併提供
 |
| 研究支出 |
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 總計(NTD)- |
| 研究結果 |
|  |

指導教授簽名: 申請人簽名: 申請日期: